

Soldeerpasta loodvrij 500g, Sn96.5Ag3Cu0.5



- Soldeerpasta NO-CLEAN
- TLF-204-171AK
- Korrelgrootte 4 (25-36 µm)

Artikelnr.	WL42942
Model	Pastentyp AP-60-T
Fabrikant	TAMURA ELSOLD
Fabrikant artikelnr.	LOTPAST8003
GPSR-fabrikantgegevens	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Verkoopenheid	1 bussen

Products for the electronic industry



Inhoudseenheid	500 g
Gedetailleerde inhoudseenheid	500 g
Incl. batterij	nee
Classificatie	ROL0
Legering	Sn96,5Ag3Cu0,5
Loodvrij/loodhoudend	ongelood
Metaalgehalte	88,5 %

